

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

## 成都振芯科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与“2022年四川辖区上市公司集体接待日”暨业绩说明会的投资者
时间	2022年9月16日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	1、董事、执行总经理杨国勇 2、副总经理、董事会秘书陈思莉 3、财务总监胡祖健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题通过网络文字互动的形式进行了回复：</p> <p><b>1、我们的短文报，是否可以用在手机上？</b></p> <p>您好，感谢您的关注。公司已有具备北斗短报文相关功能的产品和技术，并已通过算法优化实现语音和图像传输，目前正在应用推广中。公司从事北斗导航产业二十余年，产品应用覆盖车、机、船等诸多领域，为用户提供定位、导航、通信、授时、短报文等基础服务，是国内少数有能力从元器件到终端并提供系统服务的企业，是目前国内北斗产业链面向行业用最完整、应用面最广、终端供应量最大的企业之一。</p> <p><b>2、请问本轮成都疫情对贵司的影响情况如何</b></p>

您好，感谢您的关注！本次疫情期间，公司积极响应成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部要求开展实施的相关封控政策，对公司产品生产交付及重点项目研发产生一定程度的影响，但未对公司长期发展产生重大不利影响。后续公司将加大生产排班，全力克服本次疫情封控对公司生产、研发各项工作造成的不利影响。

**3、公司和国腾电子的官司怎么样了？官司的赢输对公司的经营会分别产生什么影响？公司的发展规化是怎么样的？近期芯片降价对公司产品有什么影响？公司在北斗导航应用中有那些产品？它们的应用领域有那些？产品前景如何？谢谢！**

您好，感谢您的关注！1、公司控股股东成都国腾电子集团有限公司解散诉讼案件仍在二审重审过程中，目前公司经营业务一切正常，后续公司将根据诉讼进展及时履行信息披露义务；2、公司在“十四五”期间将继续围绕主营业务方向，加强技术产品创新及应用推广，全力推进产品化战略，抓产品抓用户抓服务，加速推进产品研发、售前、售后管理等技术服务保障能力的建设。同时，重视人才引进及“产、学、研”合作，持续优化组织绩效、激励导向。公司仍将继续积极努力克服不利因素，推进开展再融资，为公司长期可持续发展能力提供外部支持和资金保障。同时围绕5G/6G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，以及新型半导体材料/加工产线，深度挖掘客户需求，布局公司在现有用户的新应用市场领域的技术制高点；3、目前公司主要产品供应平稳，价格较稳定，未出现大幅波动；4、公司深耕北斗行业二十余载，拥有北斗卫星导航“元器件—终端—系统应用”全链条核心产品，产品应用覆盖车、机、船等诸多领域，为用户提供定位、导航、通信、授时、短报文等基础服务。随着“北三”全球组网成功，大数据、云计算、车联网等新技术和新经济模式的出现，未来北斗将广泛应用于交通运输、大众消费、公共安全、农林渔业、水文监测、天气预报、通信报时、救灾减灾等领域。

	<p>随着未来时空服务和“+北斗”行业新业态新模式的发展，预期下游服务产值仍将保持增长态势。</p> <p><b>4、请问公司关于解散四川国腾官司，进展如何？</b></p> <p>您好，感谢您的关注！公司控股股东成都国腾电子集团有限公司解散诉讼案件仍在二审重审过程中。目前公司经营业务一切正常，后续公司将根据诉讼进展及时履行信息披露义务。</p> <p><b>5、请介绍一下公司十四五战略规划，谢谢！</b></p> <p>您好，感谢您的关注！“十四五”期间公司将继续围绕主营业务方向，加强技术产品创新及应用推广，全力推进产品化战略，抓产品抓用户抓服务，加速推进产品研发、售前、售后管理等技术服务保障能力的建设。同时，重视人才引进及“产、学、研”合作，持续优化组织绩效、激励导向。公司仍将继续积极努力克服不利因素，推进开展再融资，为公司长期可持续发展能力提供外部支持和资金保障。同时围绕5G/6G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，以及新型半导体材料/加工产线，深度挖掘客户需求，布局公司在现有用户的新应用市场领域的技术制高点。</p>
附件清单	无
日期	2022年9月16日